2017年第三届国际智能材料大会

时间：2017年3月16—18  
地点：泰国 曼谷

尊敬的金容柱博士  
 您好！  
 我们诚挚的邀请您作为演讲者参加2017年第三届国际智能材料大会。为了避免您未能及时看到信件造成的麻烦，再次写信表达我们真诚的邀请。诚挚的盼望您的出席。  
 非常荣幸邀请您在WCSM-2017大会做口头报告。演讲的主题为Module2：Smart Nanomaterials，关联您研究的1D, 2D 和3D 纳米材料：合成，性能和潜在的应用。大会将于2017年3月16至18日在泰国举办。大会每年在全世界不同国家举办。近年，曾在韩国釜山（2015年，300人参加）和新加坡（2016年，将近500人参加）举办。  
  
 作为面向研究智能纳米材料，智能生物材料，智能合成材料和智能材料的性质和应用研究者的，为期3天的大会，WSCM—2017着眼成为世界范围内智能材料领域的领导者。本次为期三天的大会将为与会者提供与国际专家面对面交流新颖理念和经历的机会。此外，本次大会计划包括大会报告，口头报告和墙报交流，以及来自世界各地的各种社会组织和500多名与会者。  
  
想要获得更多信息，请登录：<http://www.bitcongress.com/wcsm2017/ScientificProgramme_sm.asp>

目前WCSM-2017摘要提交已经开始。代表WCSM—2017，我们向您发此邀请邮件，请您提交发言汇报或海报交流的演讲题目或摘要。我们真诚的希望您能够加入我们，在本次精彩的大会上贡献您无价的经验和智慧。  
   我们期待您的支持和回复。  
  
Ada Sun